OM0103-3招聘需求表

**申请部门**： 智能传感研究所 **填报日期：**2018年5月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招聘岗位** | 数字电路硬件工程师 | | **拟招人数** | | 1 | **期望到位时间** | | | 2018．7．30 |
| **需求理由:**■新设岗位 □离职补充 □调动补充□人员储备 □岗位扩编□临时用工 | | | | | | | | | |
| **招聘需求类别:**■紧急/重要岗位 □紧急/一般岗位 □一般紧急 □非紧急 | | | | | | | | | |
| **岗位职责简述：**  1、负责硬件原理图、PCB Layout的设计，BOM表与其他工程文件的制作，样板的焊接与调试；  2、负责编写研发过程的技术文档及质量记录文件等；  3、负责指导或编制研发产品的工艺文件、检验规程以及电子加工作业指导书等技术文档；  4、参与所研发产品的工程样机的装配及调试；  5、协助产品的小批量试制及维修。 | | | | | | | | | |
| **基本条件：**  学历： 本科及以上    年龄： 25 岁— 35 岁  性别： 不限  专业： 电子、通信、自动化 等  相关工作经验： 4/2 年以上（本科/硕士）  其它： | | | | | | | | | |
| **能力素质要求**:  1、电子、通信、自动化等相关专业毕业，本科以上学历，4年以上电子产品设计与开发经验；  2、熟悉模拟和数字电路设计，精通MCU（ARM ，单片机)设计应用，能熟练运用Altium Designer、Cadence等EDA开发工具；  3、有较强的英文阅读能力；  4、熟练使用万用表、示波器、逻辑分析仪等调试工具，有丰富的Debug能力；  5、善于学习新技术，动手能力强，熟悉电子产品制造和测试工艺；  6、有较强的独立工作能力和团队协作精神，并有很好的沟通和理解能力。 | | | | | | | | | |
| **提供待遇** | | 薪资范围 | | 面议 | | | 其他待遇 | 五险一金、餐补 | |